檔　　號:
保存年限:

臺中市立臺中第二高級中等學校 函

地址：404臺中市北區英士路109號
承辦人：管理員 王莉芬
電話：04-22021521 分機1602
電子信箱：t171@cloud.tcssh.tc.edu.tw

受文者：國立臺南大學

發文日期：中華民國115年8月25日
發文字號：中二中輔字第11500071911號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：臺中市立臺中第二高級中等學校傑出校友遴選辦法1121003、115年臺中市立臺中第二高級中等學校傑出校友推薦表（387050500U_11500071911_ATTACH1.pdf、387050500U_11500071911_ATTACH2.odt）

主旨：檢送本校104週年校慶第35屆傑出校友遴選辦法及推薦表各1份， 敬請惠予協助轉知所屬並鼓勵本校校友踴躍報名參加遴選。

說明：

一、為配合本校104週年校慶，辦理傑出校友表揚，藉此凝聚校友情誼，並傳承經驗砥礪後進，爰廣徵遴選服務於各界之本校傑出校友。

二、自即日起至115年10月30日(五)止，請填妥推薦表後，郵寄或電子郵寄至本校輔導室王莉芬小姐收（信封請註明「傑出校友遴選」），推薦表Word檔及個人大頭照電子檔（手寫者或照片無電子檔者可免）請一併電子郵寄至王莉芬小姐信箱，以便編輯遴選資料。

正本：國立政治大學、國立清華大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立中山大學、國立臺灣海洋大學、國立中正大學、國立高雄師範大學、國立彰化師範大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立東華大學、國立暨南國際大學、國立臺灣科技大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國立臺北科技大學、國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學、國立臺東大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、國立臺北教育大

國立臺南大學
校友服務中心 1150016513

學、國立臺中教育大學、國立澎湖科技大學、國立勤益科技大學、國立體育大學、國立臺北護理健康大學、國立高雄餐旅大學、國立金門大學、國立臺灣體育運動大學、國立臺中科技大學、國立臺北商業大學、國立屏東大學、國立高雄科技大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺南護理專科學校、國立臺東專科學校、國立空中大學、東海大學、東吳大學、中原大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學學校財團法人中華大學、大葉大學、華梵大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、高雄醫學大學、南華大學、真理大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、樹德科技大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、臺北醫學大學、中山醫學大學、龍華科技大學、輔英科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、長榮大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、健行學校財團法人健行科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、玄奘大學、建國科技大學、明志科技大學、大仁科技大學、聖約翰科技大學、嶺東科技大學、中國科技大學、中臺科技大學、亞洲大學、開南大學、佛光大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、景文科技大學、中華醫事科技大學、東南科技大學、德明財經科技大學、南開科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、僑光科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、康寧學校財團法人康寧大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、亞東學校財團法人亞東科技大學、大漢學校財團法人大漢技術學院、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、黎明技術學院、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、仁德醫護管理專科學校、樹人醫護管理專科學校、慈惠醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、敏惠醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、聖母醫護管理專科學校、崇仁醫護管理專科學校、學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院、臺北基督學院、台神學校財團法人台灣神學研究學院、一貫道崇德學院、台灣基督長老教會南神神學院、基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院、臺北市立大學、高雄市立空中大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、中信金學校財團法人中信科技大學、福智學校財團法人福智佛教學院

副本：電子公文交換章 2026/08/25 17:50:13